



Anwendungsverfahren

SMT- Schablonenreinigung in automatischen Waschanlagen

Kundenmehrwert

Entfernt zuverlässig Lotpasten- und SMT-Klebstoffe von SMT-Schablonen. Die innovative Formulierung verbindet effiziente Reinigung, höchste Prozesssicherheit und optimale Arbeitssicherheit durch den Ersatz brennbarer und entzündlicher Lösemittel. Optimale Spülbarkeit.

Freigaben der Maschinenhersteller beachten!

Technische Daten

Aussehen/Konsistenz: Farblos bis leicht gelblich, klar

Anwendungsform: Gebrauchsfertig

Dichte bei 20°C: 0,981 +/- 0,005 g/cm³

pH-Wert: Neutral

Siedepunkt / Siedebereich: >100°C

System: Wasserbasierend

Flammpunkt: entfällt

Anwendungstemperatur: Raumtemperatur

Reinigt zuverlässig: Bleihaltige / Bleifreie / No-Clean Lotpasten
SMT-Klebstoffe

Haltbarkeit Monate: 36

Lagerbedingungen: Idealerweise im verschlossenen Originalgebinde bei 10-25°C

Transport: Kein Gefahrgut

Abpackungen: 5 L Kunststoffkanister blau
20 L Kunststoffkanister grün

Anwendungshinweise

Das wasserbasierende, pH-neutrale Reinigungsmedium entfernt effizient Rückstände bleihaltiger, bleifreier oder sogenannter No-Clean Lotpasten sowie von SMT-Klebstoffen von SMT-Schablonen in automatischen Waschanlagen. Die pH-neutrale Formulierung weist exzellente Verträglichkeiten mit den üblichen Schablonenmaterialien auf. Durch die innovative Formulierung werden im Vergleich zu Standardreinigern hohe Badbeladungswerte erreicht, so daß sich die Intervalle zwischen den Badwechseln deutlich verlängern lassen und die anfallenden Abfallmengen zur Entsorgung teils deutlich reduziert werden können. Der Reiniger ist mit Wasser- und sich selbst exzellent spülbar.

Das Reinigungsmedium wird bei Raumtemperatur in den Reinigungstank der Schablonenwaschanlage eingefüllt.

Freigaben der Maschinenhersteller beachten!

Kompatibilität des verwendeten Schablonenklebstoffs prüfen!